

IDF 2008 Shanghai: Calpella, il Centrino 3 del 2009

- Ultima modifica: Mercoledì, 02 Aprile 2008 15:09

Pubblicato: Mercoledì, 02 Aprile 2008 13:48

Scritto da Federico Diana



Intel coglie l'occasione della futuristica cornice dell'IDF 2008 per strizzare l'occhio alla futura piattaforma mobile, Intel Calpella, che seguirà la piattaforma Montevina nel 2009. Essa sarà affinata da processori Nehalem.

L'**IDF Forum 2008 di Shanghai** è, come tradizione, l'occasione per discutere approfonditamente dei prodotti di prossimi lancio e per anticipare le future tecnologie! Così, a soli due mesi dal lancio della nuova **piattaforma mobile Centrino 2/Montevina**, Intel propone al suo keynote le prime informazioni sulla futura evoluzione della famiglia Centrino, con il nome in codice di "**Calpella**".

IDF 2008 Shanghai: Calpella, il Centrino 3 del 2009

- Ultima modifica: Mercoledì, 02 Aprile 2008 15:09

Pubblicato: Mercoledì, 02 Aprile 2008 13:48

Scritto da Federico Diana

The image is a presentation slide for Intel's Calpella platform. It features a blue background with a blurred office scene of people working at computers. The title 'First Look at Calpella' is at the top. Below it, 'Nehalem-based Platform' is written above a laptop. The word 'Calpella' is in the center, surrounded by four large, semi-transparent pink arrows pointing up, down, left, and right. To the left of the arrows is the text 'Stunning New Visual Experiences', and to the right is 'Revolutionary Power Management'. At the bottom center, it says 'Management and Security for Consumer and Business'. The Intel logo is in the bottom left, and 'Intel Developer FORUM' with the tagline 'Invent the new reality.' is in the bottom right. A small disclaimer at the very bottom reads 'All dates, plans, features are preliminary and subject to change without notice'.

Il lancio di Calpella è previsto per il **2009**: se la consueta strategia del "Tick-Tock" Intel manterrà invariati i suoi ritmi, dovremo attendere la nuova piattaforma per l'inizio del **terzo trimestre 2009**. Pur essendo la naturale evoluzione della linea Centrino, non sappiamo se la denominazione commerciale varierà, ma immaginiamo che possa prendere il nome di **Centrino 3**! Possiamo affermare con sicurezza invece la presenza dei nuovi processori **Intel Nehalem con processo produttivo a 45 nm**, che dovrebbero essere proposti **a 32 nm per il Calpella Refresh**.

La nuova piattaforma avrà una gestione energetica migliorata e potrebbe equipaggiare un circuito integrato per connettività **WiMAX a 3.5GHz**, utile quando la frequenza dei 2.5GHz proposta con Centrino 2 [non sarà più disponibile](#).